

Europäisches Patentamt **European Patent Office** Office européen des brevets



① Veröffentlichungsnummer: 0 523 487 A2

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- (21) Anmeldenummer: 92111374.2
- 2 Anmeldetag: 04.07.92

(1) Int. Cl.5; H01L 29/76, H01L 29/36, H01L 21/335

- Priorität: 19.07.91 DE 4123939
- Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.01.93 Patentblatt 93/03
- Benannte Vertragsstaaten: **DE FR GB**

- 7 Anmelder: Daimier-Benz Aktiengesellschaft Postfach 80 02 30 W-7000 Stuttgart 80(DE)
- 2 Erfinder: Dickmann, Jürgen, Dipl.-Ing. Aspachweg 10 W-7900 Ulm-Einsingen(DE)
- Vertreter: Amersbach, Werner, Dipl.-Ing. AEG Aktiengesellschaft Patent- und Lizenzwesen Theodor-Stern-Kal 1 W-6000 Frankfurt 70(DE)
- Heterostruktur-Feldeffekttransistor mit pulsdotiertem Kanal.
- Die Erfindung betrifft einen Heterostruktur-Feldeffekttransistor (HFET) mit hoher Ladungsträgerbeweglichkeit und Geschwindigkeit, bei dem der stromführende Kanal lediglich einen schmalen pulsdotierten Bereich besitzt, der sich auf der den Heteroübergang gegenüberliegenden Seite der Kanalschicht befindet. Bei positiven Gate-Spannungen wird eine räumliche Trennung der Dotierstoffrümpfe von den freien Ladungsträgern erzielt, so daß die freien Ladungsträger Transporteigenschaften wie im undotierten Kanal aufweisen, jedoch bei einem wesentlich höheren Sättigungsstrom.

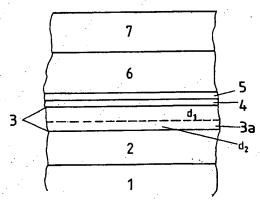


FIG.2

15

Die Erfindung betrifft einen Heterostruktur-Feldeffekttransistor und ein Verfahren nach dem Oberbegriff der Patentansprüche 1 und 7.

Derartige Heterostruktur-Feldelfekttransistoren werden in analogen Hochfrequenzschaltungen, beispielsweise in monolithisch integrierten Senderund Empfängermodulen oder in Leistungsverstärkern verwendet.

Aus Veröffentlichungen von Saunier et al. in IEEE Electron Device Letters, Vol. 9, No. 8, S. 397-398, 1988 und IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 36, No. 10, S. 2231-2234, 1989 ist der Einbau von Dotierstoff in den leitenden Kanal von Heterostruktur-Feldeffekttransistoren (HFET) als homogene Dotierung oder in Form eines breiten Dotierpulses bekannt. Durch eine derartige Dotierung verschlechtern sich jedoch die Transporteigenschaften der Elektronen im HFET-Kanal, d.h. die Beweglichkeit und die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger wird geringer als in einem undotierten HFET.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, den Sättigungsstrom eines HFET zu erhöhen, ohne die Hochfrequenzeigenschaften nachteilig zu beeinflussen.

Die Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil der Patentanspruche 1 und 7 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und/oder Weiterbildungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Durch den Einbau der Dotierung als sehr schmalen Puls an der den Heteroübergang des HFET gegenüberliegenden Seite der Kanalschicht wird bei positiven Gate-Spannungen der Schwerpunkt der Aufenthaltswahrscheinlichkeit $|\psi_o|^2$ der Elektronen (ψ_o Elektronen-Wellenfunktion) von dem Ort der eingebauten Dotierung räumlich getrennt (Fig. 1). Dadurch erfolgt eine Reduzierung der Coulombstreuung führt zu höheren Beweglichkeiten und Geschwindigkeiten der Ladungsträger im Kanal.

Der erfindungsgemäße HFET besitzt deshalb den Vorteil, daß zusätzliche Ladungsträger im Kanal zur Verfügung stehen und über die Gate-Spannung die Transporteigenschaften des Transistors derart moduliert werden, daß die Ladungsträger im dotierten Kanal Transporteigenschaften aufweisen wie im Fall des undotierten Kanals nur bei einem wesentlich höheren Sättigungsstrom.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben unter Bezugnahme auf schematische Zeichnungen.

Zur Herstellung des erfindungsgemäßen HFET wird beispielsweise gemäß Fig. 2 auf einem halbisolierenden Substrat 1, aus z.B. GaAs, eine GaAs-Pufferschicht und ein AlGaAs/GaAs-Übergitter 2 aufgebracht. Darauf wird eine z.B. 12nm dicke In_{0.2}Ga_{0.8} As-Schicht 3 aufgewachsen, in die durch

einen schmalen Puls eine d2 = 2nm dünne Dotierung aus z.B. Si eingebracht wird. Der Abstand zwischen Kanaldotierung 3a und dem aus der InGaAs-Schicht 3 und der darauf aufgewachsenen GaAs-Schicht 4 gebildeten Heteroübergang beträgt d₁ = 10nm. Die GaAs-Schicht 4 ist undotiert und besitzt eine Schichtdicke von 2nm. Darauf sind eine undotierte, 3nm-dünne Alo,25 Gao,75 As-Schicht 5, eine 40nm-dicke Al_{0.25}Ga_{0.75}As-Schicht 6 mit einer negativen Ladungsträgerkonzentration von 3 * 1018 cm-3 und eine 30nm-dicke GaAs-Schicht 7 mit einer negativen Ladungsträgerkonzentration von bis zu 1019 cm-3 aufgewachsen. Anstelle der hochdotierten AlGaAs-Schicht 6 kann auch eine pulsdotierte AlGaAs-Schicht mit einer Pulsdotierung in einen Bereich von 10nm und 5 * 10-12 Ladungsträger pro cm² mit einer Gesamtschichtdikke von 35nm aufgewachsen werden.

Mit dem erfindungsgemäßen HFET gemäß Fig. 2 werden bei einer positiver Gate-Spannung von 0.5V Sättigungsströme von etwa 720mA/mm mit einer Steilheit von 625mS/mm erreicht.

Es werden dadurch Frequenzen bis zu f_{max} = 195 GHz erzielt.

Bei negativer Gate-Spannung werden trotz der zusätzlichen Kanaldotierung sehr gute Sperreigenschaften des erfindungsgemäßen Transistors erreicht.

Die Erfindung ist jedoch nicht auf die im Ausführungsbeispiel angegebenen Materialien beschränkt, sondern für alle Halbleitermaterialien geeignet, die die Herstellung eines HEMT (High Electron Mobility Transistors) ermöglichen. Schichtdicken-Dotierungen die und Indium-/Aluminium-Konzentrationen sind dabei aufeinander abzustimmen. Es sind z.B. auch Al_{0.3}Ga_{0.7}As/In_{0.25}Ga_{0.75}As Heterostrukturen verwendbar. Generell können Heterostrukturen aus III/V-Halbleiterverbindungen AlGaAs/GaAs/AlGaAs, oder AlGaAs/InGaAs, oder InAlAs/InGaAs/InP, InAlAs/InGaAs. oder InP/InGaAs, oder InSb/AISb oder Si/SiGe-Heterostrukturen gemäß der DE-OS 3 731 000 verwendet werden. Wesentlich ist bei den verwendeten Heterostrukturen, daß die Schichtdicke der Kanalschicht so gewählt wird, daß bei gitterverspannten Heterostrukturen die kritische Schichtdicke nicht überschritten wird, so daß keine Gitter-Relaxation auftritt und bei unverspannten Gitterstrukturen die Kanalschichtdicke möglichst groß ist. Die Pulsdotierung muß auf die dem Heteroübergang entgegengesetzten Seite des Kanals beschränkt werden.

Patentansprüche

 Heterostruktur-Feldeffekttransistor, dessen stromführende Kanalschicht aus einem Halbleitermaterial mit hoher Ladungsträgerbeweg-

55

lichkeit besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Kanalschicht an der dem Heteroübergang entgegengesetzten Seite lediglich in einem schmalen Bereich dotiert ist.

- Heterostruktur-Feldeffekttransistor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das die aktiven Transistorschichten aus III/V-Halbleiterverbindungen aufgebaut sind.
- Heterostruktur-Feldeffekttransistor nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die aktiven Transistorschichten eine unverspannte Halbleiter-Gitterstruktur und eine dicke Kanalschicht besitzen.
- 4. Heterostruktur-Feldeffekttransistor nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die aktiven Transistorschichten aus gitterfehlangepaßten Halbleiterschichten aufgebaut sind und daß die Kanalschicht eine unterkritische Schichtdicke besitzt.
- Heterostruktur-Feldeffekttransistor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
 - daß die Kanalschicht aus InyGa_{1-y} As mit einer Schichtdicke von 12nm besteht und
 daß die In_{0.8} Ga_{0.8} As-Schicht einen pulsdotierten Bereich von d₂ = 2nm in einem Abstand d₁ = 10nm vom Heteroübergang enthält mit einer Si-Dotierung von 1 x 10¹²cm⁻².
- Heterostruktur-Feldeffekttransistor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Transistor aus einer Si/SiGe-Schichtenfolge aufgebaut ist, die eine pulsdotierte SiGe-Kanalschicht mit unterkritischer Schichtdicke enthält.
- 7. Verfahren zur Erzielung eines hohen Sättigungsstromes mit einem Heterostruktur-Feldeffekttransistor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dotierstoff als schmaler Puls auf der dem Heteroübergang gegenüberliegenden Seite in die Kanalschicht ganzflächig eingebaut wird, daß durch Anlegen einer positiven Gate-Spannung die Dotierstoffrümpfe und die freien Ladungsträger in der Kanalschicht räumlich getrennt werden und ein hoher Sättigungsstrom erreicht wird.
- Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß durch Anlegen einer negativen Gate-Spannung gute Sperreigenschaften erzielt werden.

10

15

20

25

30

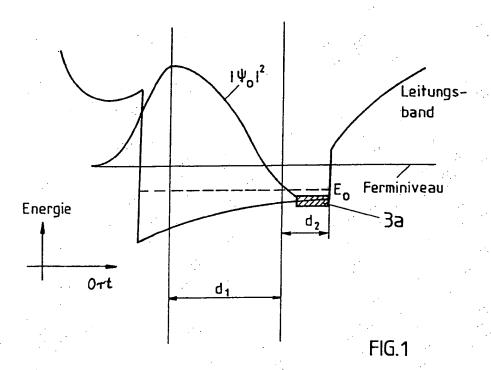
35

40

45

50

55



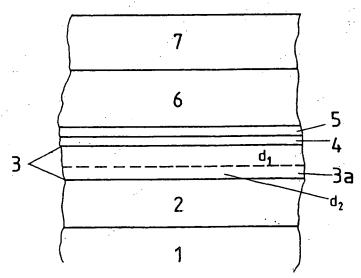


FIG.2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(2) Anmeldenummer: 92111374.2

2 Anmeldetag: 04.07.92

(5) Int. Cl.⁵: **H01L 29/76**, H01L 29/36, H01L 21/335

Priorität: 19.07.91 DE 4123939

(4) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.01.93 Patentblatt 93/03

Benannte Vertragsstaaten:
 DE FR GB

Weröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 29.12.93 Patentblatt 93/52 7) Anmelder: Daimler-Benz Aktiengesellschaft Postfach 80 02 30 D-70546 Stuttgart(DE)

Erfinder: Dickmann, Jürgen, Dipi.-Ing. Aspachweg 10 W-7900 Uim-Einsingen(DE)

Vertreter: Amersbach, Werner, Dipl.-Ing. AEG Aktiengesellschaft Patent- und Lizenzwesen Theodor-Stern-Kai 1 D-60596 Frankfurt (DE)

Heterostruktur-Feldeffekttransistor mit pulsdotiertem Kanal.

Die Erfindung betrifft einen Heterostruktur-Feldeffekttransistor (HFET) mit hoher Ladungsträgerbeweglichkeit und Geschwindigkeit, bei dem der stromführende Kanal lediglich einen schmalen pulsdotierten Bereich besitzt, der sich auf der den Heteroübergang gegenüberliegenden Seite der Kanalschicht befindet. Bei positiven Gate-Spannungen wird eine räumliche Trennung der Dotierstoffrümpfe von den freien Ladungsträgern erzielt, so daß die freien Ladungsträger Transporteigenschaften wie im undotierten Kanal aufweisen, jedoch bei einem wesentlich höheren Sättigungsstrom.

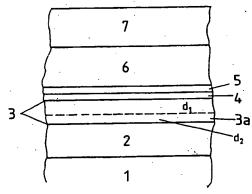


FIG.2

EP 0 523 487 A3



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldum EP 92 11 1374

	Kennzeichnung des Dokum	ents mit Angabe, soweit erforderlich,	Betrifft	MASSIFIEATION DER ANMELDUNG (IntCL5)
Kategori	der maßgebli	ches Teile	Anspruch	ANNEADONG (Incom)
A	& JP-A-61 161 773 ((E-462)9. Dezember 1984 (MATSUSHITA ELECTRIC II	1-8 ND	H01L29/76 H01L29/36 H01L21/335
	CO LTD) 22. Juli 19 * Zusammenfassung *			
A	SUPERLATTICES AND M Bd. 8, Nr. 3 , 1990 Seiten 341 - 344 XF G. PAPAIOANNOU ET A InGaAs HEMTs ON GAA UNDOPED AND DOPED O * das ganze Dokumen	1-8		
A	EP-A-O 214 047 (FUJ * Zusammenfassung;	ITSU)	1-8	
A	1989	(-799)(3696) 4. August	1-8	
	& JP-A-01 108 779 (* Zusammenfassung *	FWITSU) 26. April 198	19	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.QL.5)
٨	YORK US Seiten 1845 - 1852	September 1986 , NEW	1-8	
:	AND POSSIBILITIES OF FIELD-EFFECT DEVICE	LD-EFFECT TRANSISTORS IF NOVEL QUANTUM IS'		
	* das ganze Dokumen	-/		
		-/		
- - - -				
Der v	orliegende Recherchenbericht wurd	le für alle Patentansprüche erstellt		
	Recharchesort	Abschlubbeitum der Recherche		Produc
	DEN HAAG	20. Oktober 199	3 VEN	DANGE, P
Y: wo	EATEGORIE DER GENANNTEN D n besonderer Bedeutung allein betracht n besonderer Bedeutung in Verbindung deren Veröffentlichung derseiben Kate hnotogischer Hintergrund	E : Literes Patent nach dem Ans mit einer D : in der Anmeld	zugrunde liegende fokument, das jedo ocidedatum veröffer ung angeführtes De ünden angeführtes	otlicht worden ist okument



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 92 11 1374

	EINSCHLÄGI	KLASSIFIKATION DER		
ategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebli	ents mit Angabe, soweit erforderlich, ichen Teile	Betrifft Anspruch	ANMELDUNG (Int.CL5)
	JAPANESE JOURNAL OF Bd. 30, Nr. 2A , F	ebruar 1991 , IOKYO JP	1-8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	TRANSISTOR (HEMT)	XP223143 W HIGH ELECTRON MOBILIT STRUCTURE WITH A NARROW D BY INSERTING A FEW	Y	
	MONOLAYERS IN THE * das ganze Dokume	CHANNEL'		
`	Soiton 253 - 258	rz 1991 , OXFORD GB	1-8	
,	D. G. LIU ET AL. '	F-CONSISTENT WETHOU.		
	Bd. 37, Nr. 10 , 0	ON ELECTRON DEVICES ktober 1990 , NEW YORK	1-8	
*.	WELL DOPED CHANNEL	s/InGaAs/GaAs QUANTUM HETEROSTRUCTURE FIELD		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IM.CL_5)
	EFFECT TRANSISTORS * das ganze Dokume	nt * 		
٠				
	:			
				, .
Der vo	orliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt	<u> </u>	Préfer
	Becharchesert	Abschleibeitum der Recherche	, UEL	•
	DEN HAAG	20. Oktober 199	S VEN	IDANGE, P

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
 Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung nit einer
 anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A: technologischer Hintergrund
 O: siechtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischen

- D: in der Anmeddung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
- & : Mitglied der gleichen Patentfamille, übereinstimmendes Dokument